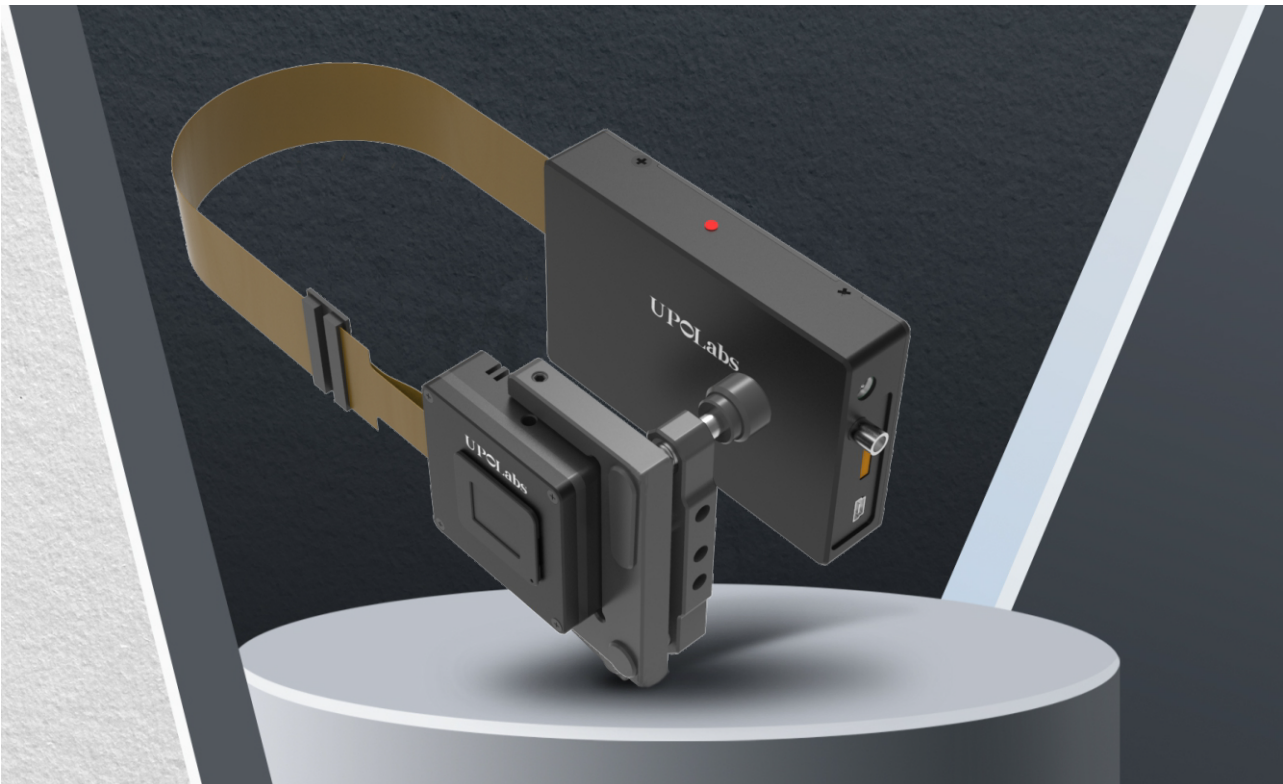


TEC温控版液晶空间光调制器



HDSLM80R Pro液晶空间光调制器由驱动器、FPC柔性排线、LCoS温控器组成，搭配TEC控制器和LETO TEC CONTROLLER软件使用，可根据使用场景需求设定LCoS光学芯片工作温度，从而发挥理想的使用效果。

产品参数

产品型号	调制模式	分辨率	最大刷新率	像素大小	数据位深	填充因子	振幅对比度	相位能力	适用波长
HDSLM80R Pro	相位型	1920*1200	60Hz	8μm	8bit 10bit	> 95%	/	2.6π@1064nm	420~1100nm
HDSLM80R Pro-NIR								2.5π@1064nm	1064±100nm
HDSLM80R Pro-TELCO								2.6π@1550nm	1550±100nm
HDSLM80R Pro-G								2.8π@532nm	420~600nm
HDSLM80RA Pro	振幅型						1000: 1	/	420~700nm

相位稳定性：0.003π@24h
线性度：99.9%【测试方法：功率测试解调相位，25℃环境温度、532nm激光源】
损伤阈值 > 5W/cm² 水冷版本10W/cm²以上。

温控系统

LCoS光学芯片的温度设定通过温控系统实现，温控系统由LCoS温控器、TEC控制器及LETO TEC CONTROLLER温控软件组成，三者共同作用，以实现LCoS光学芯片温度调节与恒定。此外，该系统为模块化结构，可以根据要求和应用轻松更换。

温控系统	
温度设置范围	30℃~55℃
目标温度设定精度	±0.1℃内
工作环境温度范围	室温
最大入射激光功率	10W/cm²(被动散热模式下)



LCOS温控散热头

- ▶ 在室温下运行，可使LCoS光学芯片背板工作温度恒定在30℃~55℃任一温度值，最高可加热到65℃。(注:除非特别定制，市面上大部分LCoS芯片在65℃性能会下降)
- ▶ 利用被动散热片和环境进行热量交换，避免使用风冷模式引入风扇震动
- ▶ 带二维调整架，可微调LCoS光学芯片的俯仰/偏转角度



TEC控制器

- ▶ 连接LCoS温控散热头与上位机，发送软件指令到LCoS温控散热头，控制LCoS温控散热头运行
- ▶ 最大工作温度65℃



LETO TEC CONTROLLER 软件系统

- ▶ LCoS光学芯片温度设定、算法调整、实时显示温控曲线，记录温度测试记录等
- ▶ 读取LCoS光学芯片的温度，并与硬件系统一起作用使其稳定在设定的温度下

应用领域

空间光通信、量子研究、冷原子控制等对相位精度和稳定性要求高的场景